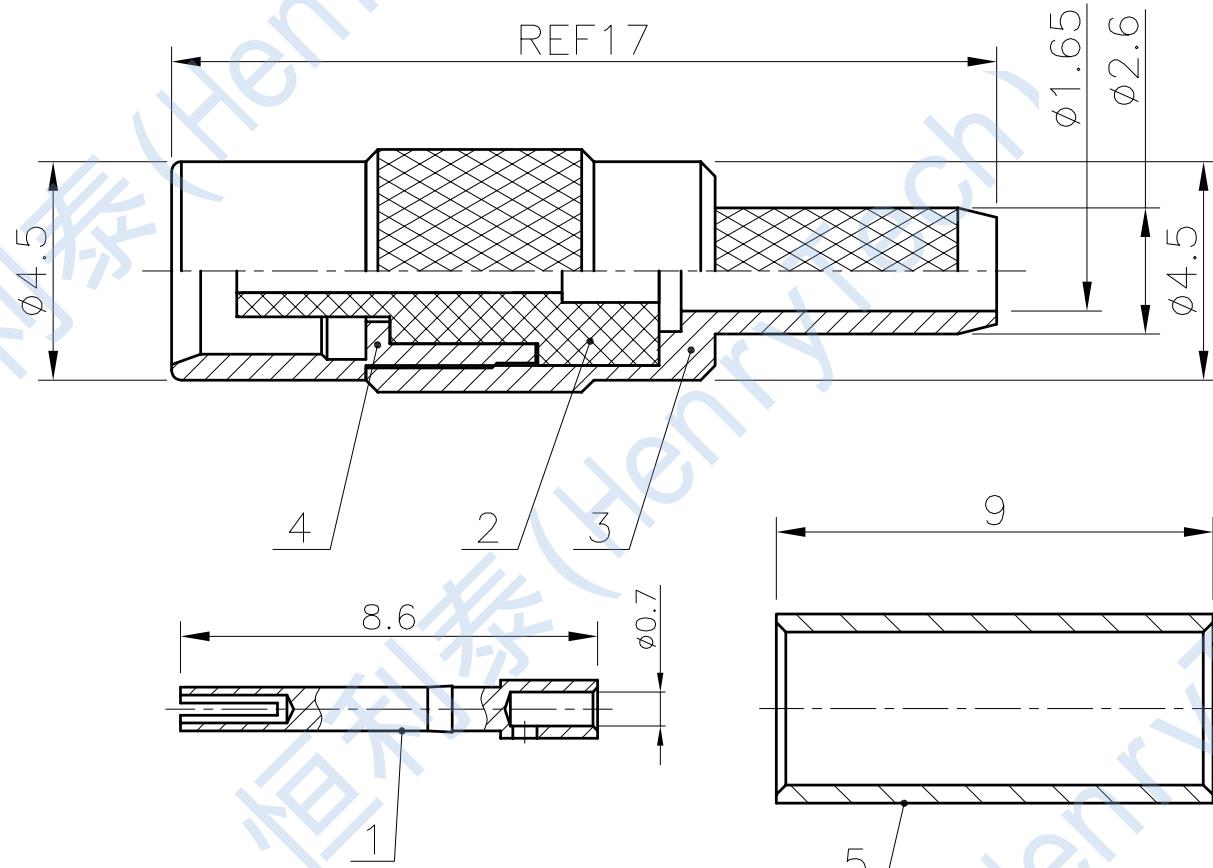


修订	变更描述	变更单号	签名	日期	5	压接套	H62	金	1	
					4	外 壳	HPb59-1	金	1	
					3	外 壳	HPb59-1	金	1	
					2	绝 缘 体	PTFE		1	
					1	插 孔	HPb59-1	金	1	
					序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC61169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、内导体分离力: ≥0.27 N
- 7、轴向保持力: ≥ 10 N
- 8、外壳接插件啮合力: ≤63N 分离力:8N(min)~20N(max)
- 9、机械寿命:≥ 500 次
- 10、温度范围: -55°C~165°C
- 11、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ

制图	版次	比例		型号规格
		投 影	1:1	
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准			
	1. X. XX±0.2	4. 去除锐边最大0.1	2. X. XX±0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2
批准	3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX		
	* 为重点尺寸 单位 mm			